

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-031

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于子公司股权转让协议解除暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于子公司<股权转让协议>解除暨关联交易的议案》。同日，公司与东莞惠创产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东莞惠创”)签订了关于广州创想云科技有限公司的《股权转让解除协议》。

2023年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，并就该事项进行公告。具体详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。根据目前最新进展情况，公司与东莞惠创结合各自的发展规划，双方达成一致，签订解除协议，协议主要内容如下：

一、双方同意，在本协议经双方盖章生效时解除原协议。因公司尚未收到东莞惠创支付的股权转让款，本次解除股权转让协议，公司无须向东莞惠创支付股权转让款。

二、本协议生效暨原股权转让协议解除后，双方之间原协议约定的所有的权利和义务即行终止，双方互不承担任何违约责任。

三、本协议自双方盖章之日起生效，自本协议约定事项履行完毕时终止。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日